



Advanced electronic packaging materials : symposium held november 27-29, 1989, Boston, Massachusetts, USA /

Barfknecht, Andrew,
ed

Materials Research Society,
cop. 1990

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTEwMjQyOQ>

Título: Advanced electronic packaging materials symposium held november 27-29, 1989, Boston, Massachusetts, USA editors Andreew T. Barfknecht ...[et al.].

Editorial: Pittsburg [Pa] Materials Research Society cop. 1990

Descripción física: xi, 380 p. il. 24cm

Mención de serie: Materials Research Society symposium proceedings 167

Bibliografía: Índice. Referencias bibliográficas

ISBN: 1-55899-055-0

Materia: Encapsulado electrónico- Congresos y asambleas

Autores: Barfknecht, Andrew, ed

Entidades: Materials Research Society

Punto acceso adicional serie-Título: Materials Research Society symposium proceedings 167

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es